



マイクロソルダリングの作業性を改善

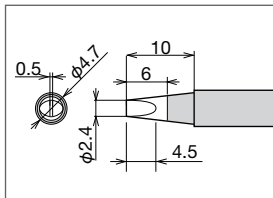
新形状こて先 (RX-80HRT-2.4SMD) のご案内

マイクロソルダリングのはんだ付けに適した新しい形状のこて先を発売いたしました。表面実装部品の小型チップ部品やQFPリード端子など高さが低い部品の電極部にこて先を当てやすく、ランドパターンにも熱伝導性が優れ、適正なはんだ量と作業性の向上に繋がります。

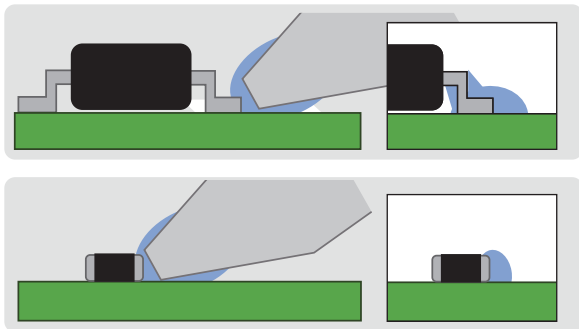


(RX-802AS/RX-812AS/RX-822AS/RX-852AS対応こて先)

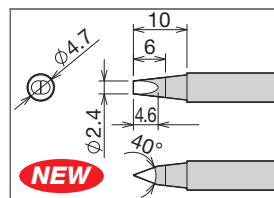
従来形状 (RX-80HRT-2.4D)



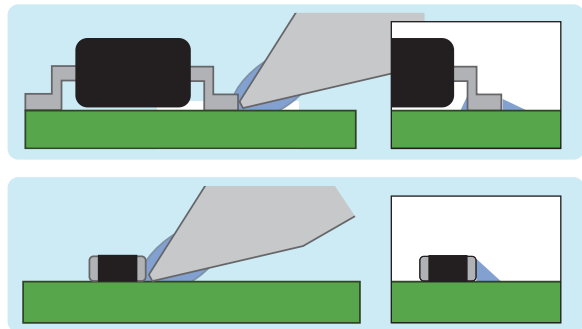
- 先端幅0.5mm、はんだ保持量が多い
- チップ部品へ接触するに隙間ができる
- はんだ量も多くなりやすい



新形状 (RX-80HRT-2.4SMD)



- 先端幅を細くマイクロソルダリングに適応
- チップ部品やリードへ接触させやすい
- はんだ量もコントロールしやすい



電源投入後約 6 秒で設定温度に到達
鉛フリーはんだ付け作業の決定版登場



鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて RX-802AS

安定性・操作性が一段と向上
新型こて台採用

機器の校正

有料にて校正及び各種証明書の発行を行います。



こて先は別売です。



® はんだこて・はんだ付けロボット・SMT 関連製品

太洋電機産業株式会社

本社営業部 〒720-0092 広島県福山市山手町5丁目23-1 TEL.084(951)9010
東京営業所 TEL. 03 (3836) 2811 大阪営業所 TEL. 06 (6644) 3505
新潟営業所 TEL. 0256 (47) 1715 www.goot.co.jp